



2651

#### **Technology Center 2600**

#2

### IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

APPLICANT:

Lih-Hsin CHOU et al

**SERIAL NO:** 

09/902,340

FILING DATE:

July 10, 2001

TITLE:

OPTICAL DATA RECORDING MEDIUM

The Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

RECEIVED

TO 1700

) Group Art Unit: 2651

Examiner:

#### SUBMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

Dear Sir:

Attached herewith is a certified copy of Taiwan Application 089123312 filed November 4, 2000, for which priority is claimed under 35 USC 119.

Bespectfully submitted,

December 11, 2001

Date

/9

Attorney for Applicant

Richard J. Streit, Reg. 25765

c/o Ladas & Parry

224 South Michigan Avenue

Chicago, Illinois 60604

(312) 427-1300

Was a Charles ٠. . .

- /







### 中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日:西元 2000 年 11 月 04 日

Application Date

申 請 案 號: 089123312

Application No.

申 請 人: 周麗新

Applicant(s)

RECEIVED
JAN 1.5 2002
TC 1700

局 Director General



發文日期: 西元 2001 年 3 月 20 日

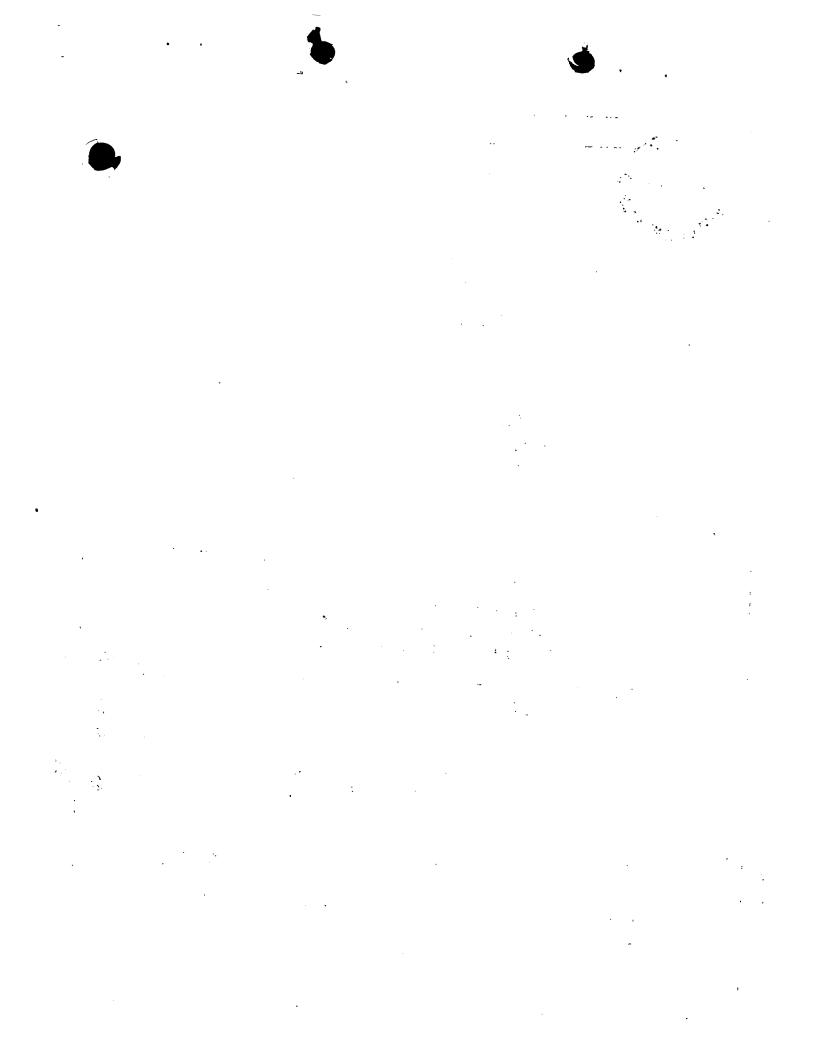
Issue Date

發文字號: 09011004240

Serial No.

SR 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52





A4 C4

訂

線

(以上各欄由本局填註)								
75		多明 專 利 説 明 書 千型						
一、 <b>發明</b> 一、 <del>新型</del> 名稱	中文	光記錄媒體及記錄方法						
	英文							
दं भी	姓名	(1)周麗新 (3)林明樺 (5)詹立雄 (2)黃瀅華 (4)王耀常						
	國 籍	(1)~(5)中華民國						
二、 <u>發明</u> 二、 <u>創作</u>	住、居所	(1)新竹市光復路二段101號清華大學工程四館302室 (2)高雄市苓雅區興中一路219巷30號 (3)台中市東區十甲路218巷10號 (4)嘉義縣大林鎮民族路69號2樓 (5)高雄市前金區六合二路152巷43號						
三、申请人	姓 名 (名稱)	周麗新						
	園 籍	中華民國						
	住、居所(事務所)	1						
	代表人姓名							
		- 1 -						

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

) .

#### 四、中文發明摘要(發明之名稱:

#### 光記錄媒體及記錄方法

本發明是關一種光記錄媒體及記錄方法。其主要特徵係在於:此光記錄媒體係在基板上鍍覆成在其價鍵的氫化非晶固體,例如氫化非晶碳而成而對質,會釋出氫氣,形成局部高壓,會釋出氫氣,形成局部高壓,會變化的基板局部的對射,造人為對於人類。 一空間,基板局部凹陷增加光的散射,使光敏之下。 一空間,基板局部凹陷增加光的散射,是一空間,基板局部凹陷增加光的散射,使光敏的率值降低,達成資料的寫入;並具備高記錄、可確保資料的可靠性、可確保資料的可確保資料的可確保資料的表。

英文發明摘要(發明之名稱:

- 2 -

承辦人代碼:			
大	類:		
IPC	こ分類:		

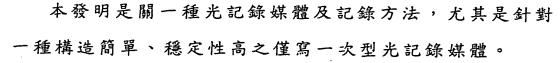
本案已向:			
國(地區) 申請.	<b>孝利,申請日期:</b>	案號:	,□有 □無主張優先權
';			
·	,		-
有關微生物已寄存於:	,寄存E	1期:	, 寄存號碼:
·		,	
·			
,			
		•	

- 3<sup>.</sup>-

**A**6

В6

#### 五、發明説明()



儲存媒體的光記錄技術通常是利用聚焦後的雷射光束 照射在媒體的記錄層上,造成局部高溫,使得該聚焦位置 之記錄材料產生剝離、分解,或產生相變化。茲舉例如下:

美國專利 No.5,213,955 揭示一種光學記錄媒體,其包括厚度為 250~410 奈米、含有染料之一光吸收層,由金、銀、銅、鋁或其合金形成之一反射層,及一保護層,依序堆疊於一基板上。在此光學記錄媒體中,光吸收層吸收層射光束之光能產生熱,使接觸光吸收層的基板側變形,形成一記錄坑而完成一寫入流程。然因染料價格甚高,光吸收層又需蘊含染料之成分,使得製造成本居高不下,但採用較薄的染料層以降低成本,將同步造成其記錄特性之劣化,此外,以染料作為光記錄媒體材料時,光記錄媒體材料時,以染料作為光記錄媒體材料時,光記錄媒體

美國專利 No.5,252,370 揭示的光記錄媒體係將以氧化銀或氮化鐵形成的記錄層,由二氧化矽形成的介電層,以及由銀、鋁、鈕、銅等之一形成的反射層依序堆疊於基板上。雷射光照射使記錄層分解而釋放氣體,於記錄層上產生一空間,基板同時受熱軟化、並受釋出氣體的壓力而產生凹陷變形。亦藉由基板凹陷變形,使照射於該凹陷處的雷射光反射率減低,達成符合 CD 規格的再生。但此種光記錄媒體結構非常複雜,造成製程步驟繁雜、成本降低不易。

# 五、發明説明(2)

另方面,對於類鑽碳膜之研究,於美國專利第 4,647,494 號案中提出以電漿輔助化學氣相沈積法,將類鑽碳膜沈積 在金屬碟片上,由於此類鑽碳膜具有優越的耐磨耗性質, 及良好的附著性,故能夠做為金屬碟片之保護層。

Grill [SPIE, Vol. 969, Diamond Optics, 1988]發表類鑽碳膜可能由  $SP^3 \times SP^2$  甚至  $SP^1$  鍵結的碳原子在一種無序化下形成交鏈的結構, $SP^3 \times SP^2 \times SP^1$  各鍵結的比例,是由氫含量而決定。

Gambino 等人[Solid State Comm., Vol.34, p.15, 1980] 提出非晶碳膜可利用電漿分解丙烷進行沈積,此沈積膜具 有質硬的特色,此非晶碳膜的鍵結係由 SP<sup>3</sup>、SP<sup>2</sup> 以隨機 的方式組成,且與製程條件有相當大的關聯。

Bosch[Appl. Phys. Lett. Vol.31(1), 1 January 1982]發表 氫化非晶半導體薄膜應用於僅寫一次型光記錄媒體的記錄 機制,其發現將氫化非晶矽鍍附在玻璃基板上,以雷射照 射時,氫化非晶矽會釋放出氫氣,氣體於氫化非晶矽膜內 擠壓而形成一氣泡。

Conderc 和 Catherine [ Thin Solid Films, Vol. 146, p.93, 1987]提出氫化非晶碳膜退火過程中釋出氫氣的機制。在釋出氫氣的過程中,膜內的鍵結會由  $sp^3CH_3$ 轉變成  $sp^2CH_2$ , $sp^3CH_2$ 轉變成  $sp^2CH$  及  $sp^3CH$  轉變成 C=C 的現象。

Robinson 等人[J. Appl. Phys. Vol. 64(9), 1 November 1988]提出氫化非晶碳薄膜具有化學穩定性、抗氧化及抗

# 五、發明説明(,)

水氣能力佳等優點。

Chou 和 Wang[J. Appl. Phys. Vol. 74(7), 1 October 1993]發表以電漿輔助化學氣相沈積法製備氫化非晶碳膜,其發現隨著沈積條件的改變,所得到的氫化非晶碳膜之氫含量、sp³ σ和 sp²π共價鍵的比例亦不同。沈積時基板的溫度愈高,沈積膜的氫含量愈低。將沈積膜熱處理後,熱處理溫度愈高、膜內的氫含量愈低,且 sp² 共價鍵愈多,顯示其氫含量及共價鍵結與熱處理溫度有強烈的依存關係。

由上述專利及文獻可將氫化非晶碳材料的特性歸納如下:

- 1.結構為非晶態且以共價方式鍵結。
- 2. 氫含量及其內部  $\mathrm{sp}^3$  和  $\mathrm{sp}^2$  共價鍵結的比例與製程條件有關。
- 3. 質地硬, 化性穩定、抗氧化性及抗水氣能力佳。
- 4.室溫下結構穩定。
- 5.經高溫熱退火後會釋出氫氣。

有鑑於習知光記錄媒體製造成本不易降低、且染料 記錄層隨使用時間逐步劣化等問題,是以,本創作人累積 多年經驗,積極研究,終有本發明『光記錄媒體及記錄方 法』之產生。

本發明之一目的係提供一種構造簡單之僅寫一次型光 記錄媒體;

本發明之另一目的係提供一種化性穩定、具抗氧化及 抗水氣特性之光記錄媒體;

### 五、發明説明( )

本發明之再一目的係提供一種成本低廉之光記錄媒體;

本發明之又一目的係提供一種製造流程單純之資訊記錄方法。

本發明的主要特徵係在於:此光記錄媒體係在基板上 鍍覆具有共價鍵的氫化非晶固體,例如氫化非晶碳而成。 當此具有共價鍵的氫化非晶固體獲取能量產生結構上的變 化時,會釋出氫氣,形成局部高壓,壓迫受熱軟化的基板, 造成基板局部的凹陷並形成一空間,基板局部凹陷增加光 的散射,使光反射率值降低,達成資料的寫入。

爰是,為達到上述目的,本創作之光記錄媒體包括: 一基板、沈積在該基板上之一反應層、以及沈積在反應層 上之一反射層,其中,該反應層至少部分係選自諸如氫化 非晶碳、氫化非晶矽碳、氫化非晶硼碳、氫化非晶硼氮、 氫化非晶矽、氫化非晶醋栗出氫氣之非晶質 固體材質所組成的組群中之一所組成,且該反應層的非晶 質固體,其原子間係以共價鍵結合。

圖示簡單說明

- 第1圖係氫化非晶碳膜 MDSC 之熱流與溫度關係曲線圖。 第2圖係氫化非晶碳膜氫含量與熱退火溫度關係曲線圖。 第3圖係本發明第一較佳實施例之光記錄媒體結構示意 圖。
- 第 4 圖係靜態讀寫系統示意圖。
- 第 5 圖係光功率對比值與脈衝時間及寫入雷射能量密度的

裝

# 五、發明説明(\_\_\_)

關係圖。

第6圖係本發明第二較佳實施例的結構示意圖。

第7圖係本發明第三較佳實施例的結構示意圖。

附件 1 係經脈衝雷射寫入後聚碳酸酯基板的表面圖形

第 1 圖為氫化非晶碳膜粉末進行可調變式差分掃描卡計 (Modulated Differential Scanning Calorimetry, MDSC)的量測圖,其中橫座標為溫度,單位為℃,縱座標為熱流,單位為毫瓦。在本實施例中,氫化非晶碳膜是以電漿輔助化學氣相沈積法(PACVD)鍍製,基板溫度為室溫,偏壓為-400 伏特。第 1 圖熱流與溫度的關係顯示在 100℃與 350℃各有一個熱變化峰。第一個峰是由於製作試片時須將薄膜由基板刮下,而此薄膜粉末化的過程造成了很多斷鍵,因而吸附空氣中的水分,且在加熱時由氫化非晶碳膜粉末吸熱釋出吸附的水氣造成的。第二個峰值則是氫化非晶碳膜釋出氫氣所造成的放熱峰。

第 2 圖為氫化非晶碳膜之氫含量對熱退火溫度曲線圖,圖中縱座標為氫原子含量,單位為原子百分比(at.%),橫座標為歷時1小時之等溫熱退火溫度,單位為℃;且其中氫化非晶碳膜的製程條件與圖 1 同,僅曲線 12 的基板偏壓為-500 伏特。第 2 圖中的曲線 11 及 12 氫含量與熱退火溫度的關係有相似的變化趨勢,在此以曲線 12 為例,其熱退火前氫含量為 32.78 at.%,於 300℃及 375℃等溫熱退火1小時後之氫含量分別為 31.88 at.%及 25.33 at.%。由室溫到 300℃,近 300 度的溫度範圍,薄膜的氫含量只

### 五、發明説明()

減少了 0.9 at.%,但於 300℃至 375℃,75 度的溫度範圍內,薄膜的氫含量驟降 6.55 at.%。

由第 1 圖之 MDSC 熱流與溫度關係圖及第 2 圖之氫含 量與熱退火溫度關係圖,可看出具有共價鍵的氫化非晶固 體,尤其是氫化非晶碳膜的結構在室溫下是相當穩定的, 並會於 350℃左右進行相變化,釋出氫氣,因此確實可使 用聚焦雷射局部加熱氫化非晶碳膜,使其受熱放出氫氣。

第3圖為具有共價鍵的氫化非晶薄膜22鍍製於基板21 上所形成的光記錄媒體 20,並有一金屬薄膜或金屬反射 層 23 沈積在具有共價鍵的氫化非晶薄膜 22 上,金屬薄膜 23 的作用在提供一薄的金屬反射層,且沈積在具有共價 鍵的氫化非晶薄膜 22 之上。具有共價鍵的氫化非晶薄膜 22 的厚度在 30~2500 奈米之範圍內,且其中之氫含量為 5~60 原子百分比。而沈積在氫化非晶薄膜 22 表面上之金 屬反射層 23 厚約 20~1000 奈米,係用以增加光記錄媒體 寫入前後,讀取雷射反射光功率的對比值,且此金屬層 23 的材質可以是銀、鋁、鈦、鉻、金、鈀、鎳、鉭、鐵及銅 等金屬或其合金;為因應上述施加能量之方式,在本實施 例之基板 21 則為一可透電磁波之熱可塑材料,能因受熱 而軟化與變形,且有優異的衝擊強度。能滿足此條件的材 料有聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、環氧樹酯、聚酯、無 定形聚烯烴或工程塑膠如烯烴和/或環烯烴共聚物等或其 他適合之材料。適當的熱可塑材料變形溫度為 80~300℃。

欲寫入資訊時,可藉由聚焦之雷射、聚焦之電磁波束

## 五、發明説明()

或其他合適的能量源,以將能量傳給具有共價鍵的氫化非晶薄膜 22,請同時參考第 4 圖之讀寫系統,在本實施例中係選擇一較高能量密度的雷射光束 32,由雷射二極體 30 經聚焦後由基板面投射,於薄膜 22 之選定區域進行局部熱退火,具有共價鍵的氫化非晶薄膜 22 吸收能量,溫度升高、氫氣釋出,釋出的氫氣形成局部高壓,擠壓因局部受熱而軟化的基板 21,造成基板 21 表面局部的凹陷 26 及空間 27,基板 21 表面局部凹陷 26 及空間 27,基板 21 表面局部凹陷 26 及空間 27增加光的散射,造成光反射率值的變化來達成資料寫入。

讀取資料時,則以一較低能量密度的雷射光束自基板面投射在如圖 3 的光記錄媒體 20 上,並偵測由光記錄媒體 20 之金屬反射層 23 所反射回來的雷射光強度。由光記錄媒體 20 反射回來的雷射,可經由光偵測器 31 偵測到,並藉由光記錄媒體 20 寫入前及寫入後所得到的不同的光反射強度,便可讀取、辨識光記錄媒體 20 上的資料。

當然,如熟於此技藝者所能輕易理解,由於反應層之反射效率可藉由諸如掺入金屬等方法而提高,當反應層本身之反射效率達一預定範圍後,其本身即可身兼反射層而反射讀取之光束,故金屬反射層並非必須之結構。

當對此光記錄媒體 20 資料再生時,由光記錄媒體 20 選取位置的反射光強度,就可以得知該光記錄媒體 20 的 選取位置是否有資料的寫入,而造成資料寫入位置不同光反射強度是由於寫入時光記錄媒體 20 產生結構上的改變,釋出氫氣,並使軟化的基板 21 產生變形,導致光散

# 五、發明說明(。)

射的增加所造成的。靜態讀寫系統能控制寫入雷射脈衝的條件,如脈衝時間、脈衝頻率及脈衝能量等。所使用的雷射光束須為一聚焦之單色光源,使用非同步光源或者是非雷射之單色光源作為記錄時之加熱源亦可。本例中使用波長 660 奈米的雷射。

本例之氫化非晶碳膜 22 是利用電漿輔助化學氣相沈積法鍍覆於聚碳酸酯基板 21 之表面上,其厚度為 100 奈米。鍍覆時通入反應性氣體為烴類或其他含碳氫氣體,鍍膜時之系統壓力維持在 20~400 毫托耳,再在氫化非晶碳膜 22 上方鍍覆一層金屬反射層 23,其厚度為 50 奈米。氫化非晶碳膜 22 之氫含量典型的約為 5~60 原子百分比。

利用靜態讀寫裝置對光記錄媒體 20 以雷射光束 32 由基板 21 面進行寫入時,脈衝雷射能量密度介於 105 至 172 毫焦耳/平方公分間,每一脈衝時間為 50~300 奈秒。資料的寫入與否是由光偵測器 31 檢測光功率對比值來判定,利用光偵測器 31 檢測寫入前及寫入後所測到的訊號值換算成光功率後加以計算,其計算公式如下:

光功率對比值=(寫入前偵測之光功率-寫入後偵測之光功率)/寫入前偵測之光功率

第 5 圖顯示當脈衝時間為 50 奈秒至 300 奈秒之間時, 以較低的寫入能量密度(如 105 至 143 毫焦耳/平方公分) 寫入時,寫入前及寫入後反射光功率對比值很低,可視為

## 五、發明説明(。)

零,因此在此能量密度範圍內可視為沒有寫入。當脈衝雷射能量密度由 143 毫焦耳/平方公分提高至 152 毫焦耳/平方公分時,光功率對比值由 8 %增加至 19%,顯示此能量密度已經可以明顯的使氫化非晶碳膜 22 釋出氫氣或基板 21 表面產生凹陷 26 及空間 27,當寫入能量密度提高至 172 毫焦耳/平方公分時,其光功率對比值已經增加到 38%。由此可知當寫入能量密度提高時,光功率對比值也隨之增大,亦即寫入能量密度上升,氫化非晶碳記錄膜 22 或基板 21 產生變化的程度也就隨之而增大。

附件 1 為光記錄媒體 20 以波長 660 奈米的雷射進行寫入後,利用原子力顯微技術對基板 21 表面作拓樸形態的量測圖。光記錄媒體 20 的製程條件為在一聚碳酸酯基板 21 上以電漿輔助化學氣相沈積法(PACVD),沈積一層氫化非晶碳膜 22,製程時基板 21 溫度為室溫,偏壓為-400 伏特,氫化非晶碳膜 22 厚度為 100 奈米。接著於氫化非晶碳膜 22 上方沈積一層金屬鋁反射層 23,其厚度為 50 奈米。製作完畢後可於金屬反射層 23 上方加上一紫外線硬化樹脂保護層,此保護層係用以保護光記錄媒體,避免儲存時受到刮傷或光記錄媒體各膜層被氧化。光記錄媒體 20 以能量密度為 172 毫焦耳/平方公分、脈衝時間為 50 奈秒的脈衝雷射進行寫入。將寫入後之光記錄媒體 20,去除樹脂保護層及沈積的薄膜層 22 及 23,再以原子力顯微技術對基板 21 表面作拓樸形態的量測,可得到附件 1,附件 1 照片中的長度單位為微米。

# 五、發明説明(10)

附件 1 照片中 40~43 為脈衝雷射 32 由基板 21 面進行寫入後的記錄坑,記錄坑 40-43 凹陷部份的形狀呈現長橢圓形,以記錄坑 40 為例,其長徑為 7 微米,短徑為 3 微米,由基板面向下凹陷的深度為 250 奈米,記錄坑 40 的底部長徑為 1.2 微米,短徑則為 0.7 微米。圖中記錄坑形成的原因是,在光記錄媒體 20 以脈衝雷射 32 由基板 21面寫入,氫化非晶碳膜 22 吸收雷射能量,造成結構的變化,如 sp³CH<sub>3</sub>轉變成 sp²CH<sub>2</sub>、sp³CH<sub>2</sub>轉變成 sp²CH 及 sp³CH轉變成 C=C,並釋出氫氣,形成局部高壓,同時擠壓因受熱軟化的基板 21,形成記錄坑 40~43。

由量測的結果顯示記錄坑深寬大小與寫入雷射功率及 脈衝長度有關,這也可由靜態讀寫系統量測出的光功率變 化看出。本發明之具有共價鍵的氫化非晶固體 22 之氫含 量可以利用傅式轉換紅外線光譜儀(FTIR)、二次離子質譜 儀(SIMS)及輝光放電分光儀(GDS)量得。

為增進光記錄媒體 20 的敏感度,如第 6 圖本案第二較佳實施例所示,更進一步的可在基板 21 與具有共價鍵的氫化非晶薄膜 22 間加入一低熔點的薄金屬層 24,以增加記錄的敏感度。此低熔點的薄金屬層 24 最好選自熔點介於 150℃至 700℃之材料,這些材料包括錫、鋅、鉛、鉛、銀、錠、碲、硒、鋁、銻、鎂及編等金屬或其合金及化合物,並可於這些材料中作一較佳選擇;且該低熔點薄金屬層 24 的厚度約為 5 埃至 300 埃間。

另如第7圖本案第三較佳實施例所示,為調整光記錄

## 五、發明説明(,,)



媒體 20 對光的吸收量、反射率值及具有共價鍵的氫化非晶薄膜 22 於能量束作用時瞬間溫度的變化,亦可更進一步的可在具有共價鍵的氫化非晶薄膜 22 與反射層 23 間加入一介電層 25;其厚度約為 10 至 200 奈米,材質可為氧化矽、氧化鋯、氧化鈕、氟化鎂、氟化鋁、氧化鋁、氧化矽、氧化矽、氮氧化鋁及硫化鋅等或至少包含一項前述材料的組合。當然,如熟於此技藝者所能輕易理解,即便沒有低熔點金屬層,單獨加入介電層亦屬可行。

綜上所述,依照本發明揭露之光記錄媒體,其結構可非常簡單,且所用之反應層材料可選擇價格相當低廉者, 尤其當反應層之氫含量逐步變化時,其表面材質化性穩 定、直接可抵抗環境之水氣、氧化,本發明之『光記錄媒 體及記錄方法』,確能藉上揭構造、方法,達到預期之目 的與功效,且申請前未見於刊物亦未公開使用,符合發明 專利之新穎、進步等要件。

所須聲明者,本發明之內容以上揭實施例予以揭示與 描述,但並非用來對本發明做任何限制者。對於熟悉有關 於此方面技藝的人士,或可能對本發明做各種形式與內容 的變更,但如未能脫離本發明的精神範圍,概應為本發明 所涵蓋。

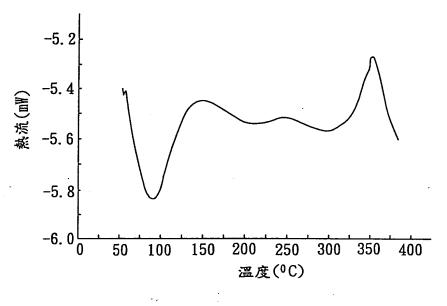
## 六、申請專利範圍

- 1.一種光記錄媒體,包含一基板、以及沈積在該基板上之一反應層,其中,該反應層至少部分係獲取能量可釋出氫氣之非晶質固體者。
- 2.如專利申請範圍第 1 項所述之光記錄媒體,其中該反應層的非晶質固體,其原子間係以共價鍵結合。
- 3.如專利申請範圍第 2 項所述之光記錄媒體,其中該非晶質固體係由至少選自氫化非晶碳、氫化非晶矽碳、氫化非晶硼碳、氫化非晶砌、氫化非晶矽、氫化非晶 錯等所組成之組群中之一所組成。
- 4.如專利申請範圍第2或3項所述之光記錄媒體,其中該 具有共價鍵的氫化非晶固體反應層厚度係介於30奈米 至2500奈米。
- 5.如專利申請範圍第2或3項所述之光記錄媒體,其中該 具有共價鍵的氫化非晶固體,於室溫下(25℃)、記錄前, 氫原子含量介於5 at.%至60 at.%之間。
- 6.如專利申請範圍第 1、2 或 3 項所述之光記錄媒體,更 包括沈積在該反應層上之一反射層。
- 7.如專利申請範圍第6項所述之光記錄媒體,其中該反射層之厚度係介於20奈米至1000奈米。
- 8.如專利申請範圍第6項所述之光記錄媒體,其中該反射層係由至少選自銀、鋁、鈦、鉻、金、鈀、鎳、鈕、鐵及銅所組成之組群中之一所組成。
- 9.如專利申請範圍第 6 項所述之光記錄媒體,更進一步包含在該反應層及該反射層間之一介電層。

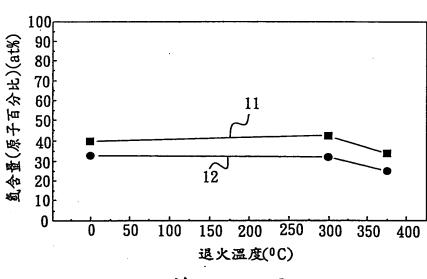
## 六、申請專利範圍



- 10.如專利申請範圍第 9 項所述之光記錄媒體,其中該介電層厚度係介於 10 奈米至 200 奈米。
- 11.如專利申請範圍第 9 項所述之光記錄媒體,其中該介電層係由至少選自氧化矽、氧化鋯、氧化鈦、氧化鉭、氟化鎂、氟化鋁、氮化鋁、氮化矽、氮氧化矽、氮氧化鋁及硫化鋅所組成之一組群中之一所組成。
- 12.如專利申請範圍第 1、2 或 3 項所述之光記錄媒體,進 一步包含介在該反應層及該基板間之一低熔點金屬 層。
- 13.如專利申請範圍第 12 項所述之光記錄媒體,其中該低 熔點金屬層之厚度係介於 5 埃至 300 埃。
- 14.如專利申請範圍第 12 項所述之光記錄媒體,其中該低 熔點金屬層係由至少選自錫、鋅、鉛、鉛、銦、鋰、 鉈、碲、硒、鋁、銻、鎂及鎘所組成之組群中之一所 組成。
- 15.如專利申請範圍第 1 項所述之光記錄媒體,其中該基板係由至少選自聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、環氧樹酯、聚酯、無定形聚烯烴或工程塑膠如烯烴和/或環烯烴共聚物所組成之一組群中之一所組成。
- 16.一種在如申請專利範圍第 1、2 或 3 項之光記錄媒體上 記錄之方法,包括對該反應層之至少部分非晶質固體 施加能量之步驟,使該至少部分非晶質固體釋出氫氣, 藉此在該基板之對應位置形成相對於該反應層之凹陷 者。



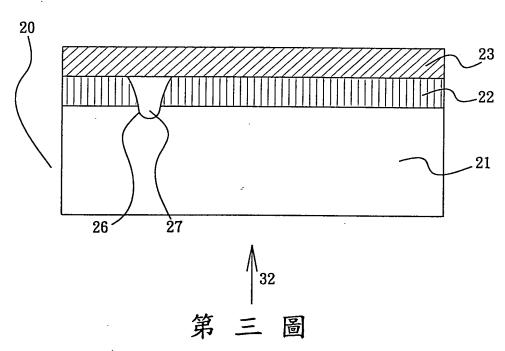
圖



第 圖

訂

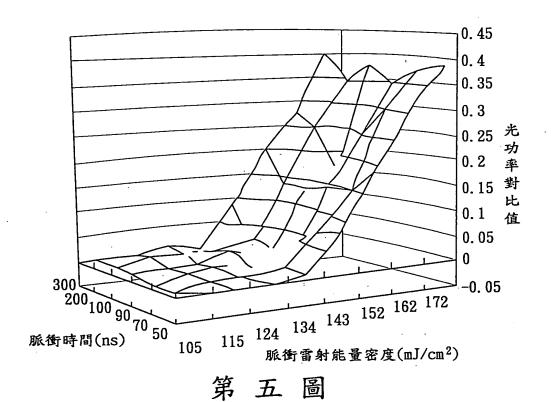
圖式

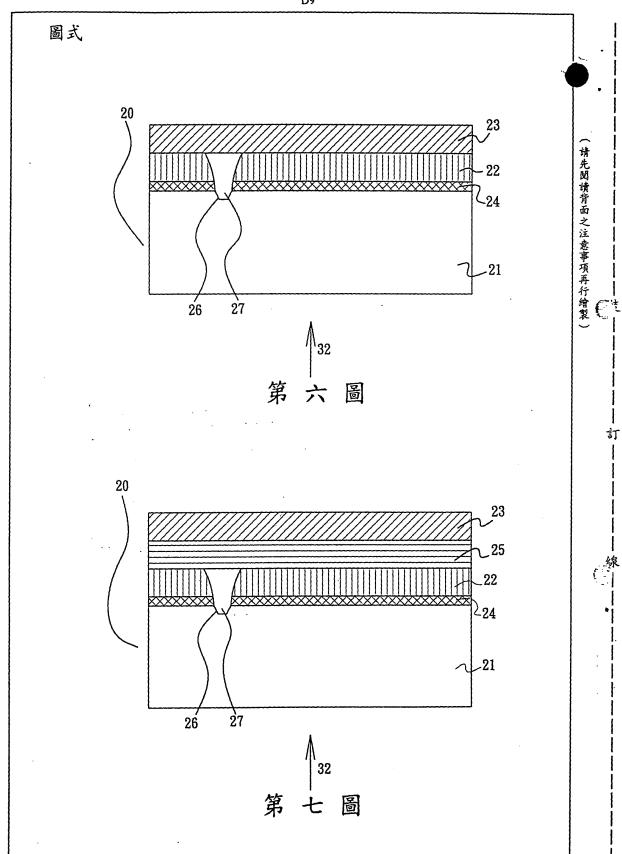


圖式

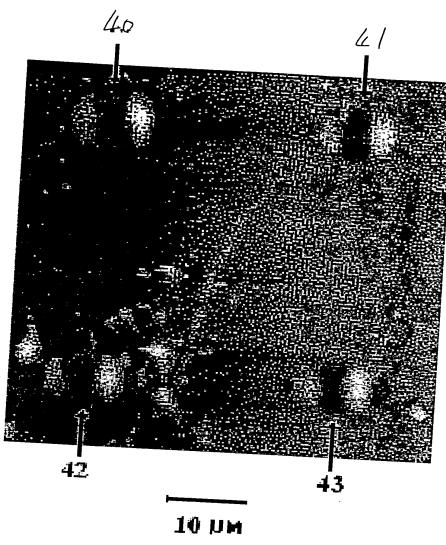
- 30 32 20 第四 圖



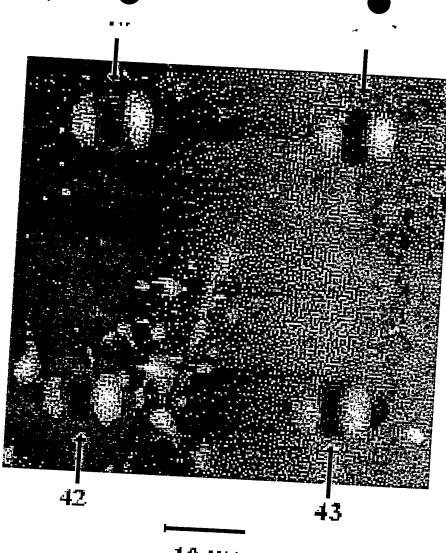




經濟部智慧財產局員工消費合作社印製



. ٠ ,



10 µm